附件2 活动回执

活 动 回 执

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 手机 |  |
| 参加人员 |
| 姓 名 | 职 务 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 参加活动（勾选） | □ 2021年11月26日 开幕式暨主旨论坛□ 2021年11月27日 国际科技创新产融对接活动□ 2021年11月27日 专业论坛-2021中欧第三代半导体高峰论坛 |

请于2021年11月23日前将活动回执填好后发至论坛组委会邮箱：s.l@gensol.cn